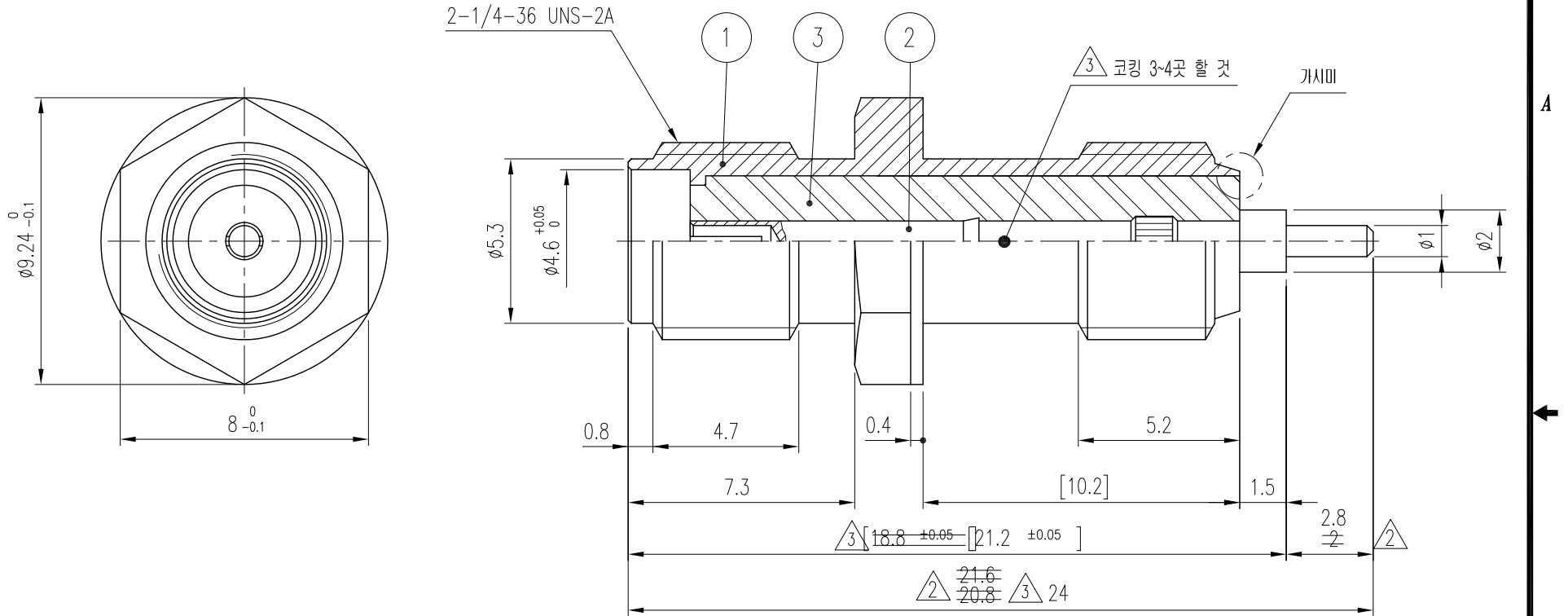


기 ST											수 정 내 용				
											부 호	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
ST(기준)											1	생산성향상(설번No.연구2007-060) (가공의이러움으로인한너머링부변경)	최유나	윤상진	2007. 3. 23.
ST(개선)											2	[설번NO. 연구2007-067] 신뢰성 향상		윤상진	2007. 04. 03.
											3	기타(설번No.연구2007-084) (길이 변경 및 코킹 추가)	최유나	윤상진	2007. 5. 3.



주 기

1. 관리공차 []를 조립후 확인한다.

3 3 2 1 3	3	INSULATOR	1	TEFLON		H2280 DIN01122-N/1 (H2372)	
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01310-5/1 (E2546)	
	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	D2522 DBD01685-5/1 (D2540)	
대체가능재질		품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 소수 각도 분수 _____		년월일 2007. 1. 6.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. 도명 SMA-J-NUT VER.3			
		승인					
		검도					
		제도					
재질							
열처리							
보호피막처리	작성부서			A4			
	연 구 소						
		적도 5/1	단위 mm	중량	도번 CN01120-7/1 K314-518-028		